



**Description**

5x20mm fast-acting glass body cartridge fuse designed to IEC specification.

**Features**

- Designed to International (IEC ) Standards for use globally
- Meets the IEC 60127-2, Sheet 2
- specification for fast-acting fuses
- Available in cartridge and axial lead form
- RoHS compliant and lead-free

**Applications**

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

**Agency Approvals**

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Cartridge Certificates: NBK120802-E10480 A&C Leaded Certificates: NBK120802-E10480 B&D	1A – 5A 6.3A – 15A 1A – 5A 6.3A – 15A
	Certificates: 2002010207007600 2002010207007599	32mA – 800mA 1A – 6.3A
	Certificates: SU05001-3004 SU05001-2005 SU05001-2006 SU05001-2007	32mA – 40mA 50mA – 315mA 400mA – 6.3A 8A & 10A
	E10480 JDYX2	32mA – 6.3A
	File: 029862 Acc. Class: LR1422-30	
	License: KM41462	400mA – 6.3A
	File: 948103, 915516, 304518 & 304555	32mA – 6.3A
	License: 40014645	32mA – 6.3A, 8A*, 10A*
	License: 40016647	15A*
		32mA – 15A

\*Approval for cartridge versions only

**Electrical Characteristics for Series**

% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
150%	32mA-100mA	60 minutes, Minimum
	125mA-6.3A	60 minutes, Minimum
	8A-15A	30 minutes, Minimum
210%	32mA-100mA	30 minutes, Maximum
	125mA-6.3A	30 minutes, Maximum
	8A-15A	30 minutes, Maximum
275%	32mA-100mA	0.01 sec., Min.; .5 sec. Max.
	125mA-6.3A	0.05 sec., Min.; 2 sec. Max.
	8A-15A	0.05 sec., Min.; 2 sec. Max.
400%	32mA-100mA	.003 sec., Min.; 0.1 sec. Max.
	125mA-6.3A	.01 sec., Min.; 0.3 sec. Max.
	8A-15A	.01 sec., Min.; 0.4 sec. Max.
1000%	32mA-100mA	.02 second, Maximum
	125mA-6.3A	.02 second, Maximum
	8A-15A	.04 second, Maximum

**217 Series**

### Electrical Characteristic Specifications by Item

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> sec)	Nominal Voltage Drop at Rated Current (mV)	Nominal Power Dissipation At Rated Current (W)	Agency Approvals									
								UL	CCC	PS	RU	SP	S	CE	D'E	UL	UL
.032	0.032	250	35A@250Vac	262.2000	0.00006	10000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.040	0.04	250		183.1500	0.00008	8000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.050	0.05	250		15.2000	0.00019	7000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.063	0.063	250		10.4500	0.00056	5000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.080	0.08	250		7.8900	0.00083	4000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.100	0.1	250		5.6965	0.00450	3500	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.125	0.125	250		3.8200	0.00478	2000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.160	0.16	250		2.5250	0.01000	2000	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.200	0.2	250		1.7000	0.02000	1700	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.250	0.25	250		1.2325	0.04000	1400	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.315	0.315	250		0.8800	0.11000	1300	1.6	x	x		x	x	x	x	x		
.400	0.4	250		0.2770	0.12500	1200	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x	
.500	0.5	250		0.2065	0.21500	1000	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x	
.630	0.63	250		0.1900	0.41000	650	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x	
.800	0.8	250		0.1203	0.85000	240	1.6	x	x		x	x	x	x	x	x	
001.	1	250		0.0964	1.04500	200	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.25	1.25	250		0.0701	2.23000	200	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
016	1.6	250		0.0528	4.61500	190	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
002.	2	250		0.0416	5.73000	170	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02.5	2.5	250		0.0334	9.46000	170	1.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.15	3.15	250	0.0224	17.72000	150	2.5	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
004.	4	250	40A@250Vac	0.0165	29.16500	130	2.5	x	x	x	x	x	x	x	x		
005.	5	250	50A@250Vac	0.0137	42.79500	130	2.5	x	x	x	x	x	x	x	x		
06.3	6.3	250	63A@250Vac	0.0095	62.46500	130	2.5	x	x	x	x	x	x	x	x		
008.	8	250	80A@250Vac	0.0068	198.16000	130	4	x		x			x	x*			
010.	10	250	100A@250Vac	0.0063	217.63500	130	4	x		x			x	x*			
015.	15	250	150A@250Vac	0.0040	607.13500	130	4			x			x	x*			

\* Approval for cartridge versions only.

### Temperature Derating Curve



### Average Time Current Curves



## Soldering Parameters - Wave Soldering



### Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
<b>Preheat:</b> (Depends on Flux Activation Temperature) (Typical Industry Recommendation)	
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
<b>Solder Pot Temperature:</b>	260° C Maximum
<b>Solder Dwell Time:</b>	2-5 seconds

### Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5° C  
 Heating Time: 5 seconds max.

**Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.**

## Product Characteristics

<b>Material</b>	Body: Glass Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated Copper
<b>Terminal Strength</b>	MIL-STD-202G, Method 211A, Test Condition A
<b>Solderability</b>	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
<b>Product Marking</b>	Cap1: Brand logo, current and voltage ratings Cap2: Agency approval marks
<b>Packaging</b>	Available in Bulk (M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel)

<b>Operating Temperature</b>	-55°C to +125°C
<b>Thermal Shock</b>	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)
<b>Vibration</b>	MIL-STD-202G, Method 201A
<b>Humidity</b>	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A. high RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.
<b>Salt Spray</b>	MIL-STD-202G, Method 101D, Test Condition B

## Dimensions

**0217 000P**



**0217.032 XEP**  
to  
**0217.315 XEP**



**0217.400 XEP**  
to  
**0217015 XEP**



All dimensions in mm

Notes:

- \* Ratings above 6.3A have 0.8 mm dia lead

## Part Numbering System

**0217 xxxx M X E P**



## Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A
Reel and Tape	EIA 296-E	1000	MRET1	T1=52mm (2.062")

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9